

とうきょうこうしゃ

ひらがなで記入。法人格（かぶ）等は不要。

連携を希望する

ドローン、AI、画像解析

テーマ（キーワード）

東京公社株式会社

※例示は削除して入力して下さい

共同研究や評価を希望する製品や技術等を入力

所在地	[本社] 千196-0033 東京都昭島市車町 3-6-1 [都内所在地] 同上	従業員	2000 年
資本金	1,500 万円	従業員	2000 年
主要事業	ドローン・AI を活用した画像解析		
Web サイト	http://www.technology-tama.jp/		
連絡先(部署・氏名)	開発グループ チームリーダー 公社 太郎		
TEL	042-500-3901	Eメール	ntc-koryukai@tokyo-kosha.or.jp

上段に本社（都外も可）、下段に都内事業所をご記入ください。

得意な技術・製品	AI の活用によるデータ処理・分析
得意な顧客・市場分野	***業界、***業界
生産拠点・研究体制	研究所（***県***市）、工場（タイ・バンコク）、〇〇大学と共同研究実績あり
特記事項（取得資格・認証等）	ISO*****取得（2005 年）、*****の特許取得、***ビジネスプランコンテスト優勝

国内外の生産拠点（工場）、研究所等をご記入ください。

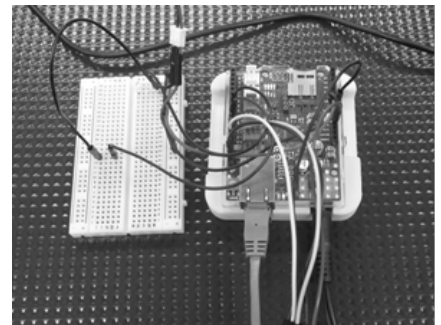
大学・研究機関に求める取組（いずれかにチェック）

- 共同研究
- 委託研究
- 性能評価・試験・測定
- 技術アドバイス

取組・相談内容

【背景・目的】

いずれかに必ずチェック(☑)



【これまでの取組・進捗状況】

SAMPLE

【解決したい技術課題】

写真やイラストを用いて、A4用紙1枚で作成してください。

記載にあたって

【背景・目的】 大学や研究機関に対し共同研究や委託研究を依頼する背景、目的について記載してください。

【これまでの取組・進捗状況】 上記の取組・進捗状況について記載してください。

【解決したい技術課題】 大学や研究機関に対し解決してほしい技術課題、会社に対する要望等を記載してください。

【その他】

・ 研究開発案件の技術や製品等についての、「特徴」「優位性」「大学側に求めること」等を「具体的」に記載してください。

（例） ■■技術があれば、難加工材●●●を公差▲▲ μ mの精度で加工できる

●●の分野で蓄積した■◆データを利用できれば、▲▲IoT デバイスが開発できる

AI を活用した■◆について、●●分野を得意とする大学からの評価が必要

・ 専門用語には解説をつけてください。

・ 全体的な体裁を整える為、公社で微修正を入れることがございます。予めご了承ください。

秘密保持契約について

【産学連携希望シート】は大学・研究機関限りで配布します。秘密保持契約は締結しませんので、機密情報の記載はお控えください。個別面談開始後の秘密保持については、企業と大学・研究機関間で取り決めを行ってください。